



MPC852TVR66

| | | | |
|--------------------|--|--------------------|-----------------------|
| Număr parc | MPC852TVR66 | Statutul RoHs | RoHS neconformă |
| Producator / Marca | Freescale / NXP Semiconductors | Starea stocului | 4690 pcs stock |
| Descriere produs | IC MPU MPC8XX 66MHZ 256BGA | Barca din | Hong Kong |
| Foi de date | MPC852T Hardware Specs.pdf | Calea de transport | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |

Obțineți o ofertă

Vă rugăm să faceți clic pe „Obțineți o ofertă” și completați toate câmpurile necesare. Vom răspunde la solicitarea dvs. în termen de 24 de ore prin e-mail. Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să lăsați un mesaj sau să ne trimiteți un e-mail la info@global-ic.hk și ne vom reveni cât mai curând posibil.

OBȚINEȚI O OFERTĂ

Imaginea poate fi reprezentată. Vedeți specificațiile pentru detalii despre produs.

Specificații de MPC852TVR66

| | | | |
|----------------------------------|------------------|---|------------------------------|
| Tensiune - I / O | 3.3V | USB | - |
| Pachetul dispozitivului furnizor | 256-PBGA (23x23) | Viteză | 66MHz |
| Serie | MPC8xx | Caracteristici de securitate | - |
| SATA | - | Controlere RAM | DRAM |
| Pachet / Caz | 256-BBGA | Pachet | Tray |
| Temperatura de Operare | 0°C ~ 95°C (TA) | Numărul de miezuri / lățime de magistrală | 1 Core, 32-Bit |
| Tipul de montare | Surface Mount | Accelerarea graficii | No |
| Ethernet | 10Mbps (1) | Afișaje și controale de interfață | - |
| Procesor Core | MPC8xx | Co-Procesoare / DSP | Communications; CPM |
| Numărul produsului de bază | MPC85 | Interfețe suplimentare | HDLC/SDLC, PCMCIA, SPI, UART |

Vești înrudite



Supercapacitor Bănci pentru stocarea energiei

2023/08/16

Cum materie a devenit realitate

2023/07/19

Toshiba adaugă MOSFET cu patru pini pentru a reduce pierderile

2023/08/31

Un raport de progres reram

2023/04/26

Google Scrolls and Folds Flutter la versiunea 3.13

2023/08/30

Sisteme modulare - Diavolul este în detaliu încorporat

2023/04/5

HQ-ul nou-construit de la CSL este de șase ori mai mare

2023/08/3

Embedded World: AI Vision Processing pentru 12 camere

2023/03/15

Sony își propune o cameră foto la drone și roboți pentru utilizatorii industriali

2023/09/6

Audio și locul său în evoluția Bluetooth

2023/07/19

Conținut sponsorizat: semiconductori de ultimă oră

2023/09/15

2.000 hamuri de cablu s-au întors într-o săptămână

2023/08/3